沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司向银行申请追加综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授 信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

为满足公司经营发展的资金需求,公司及控股子公司拟在此前审议的额度基 础上,向银行申请追加总额不超过人民币25亿元的授信额度,本次新增银行授 信额度后, 公司及公司控股子公司可向银行申请综合授信额度不超过人民币 65 亿元。授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、其他固定资产贷款、研 发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融资、进口押汇、 进口 T/T 押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据直贴等, 具体项目以金融机构 最终核定为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人员在上述额度内与银行签署 相关的合同及法律文件并授权管理层办理相关手续,授权有效期为自公司股东会 审议通过之日起至下一次召开相应董事会或股东会审议通过新的授信额度之日 止。在上述授信额度及授权期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报审 议。

授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以 银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的 实际需求来合理确定。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 2025年10月31日